

FORO

**NUEVOS RETOS PARA EL FUTURO DE LOS MATERIALES
COMPUESTOS EN EL SECTOR AEROESPACIAL****Lugar, fecha y horario de celebración:**

Sala de reuniones del IMADE. C/ José Abascal-56. 3ª Planta (Madrid)

Martes, 30 de septiembre de 2008. De 10:00 h a 14:00 horas.

Guión del Foro:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:00 h – 10:15 h | Presentación del foro D. Fermín Montero Gómez. (Subdirector General de Innovación Tecnológica). Comunidad de Madrid . |
| 10:15 h – 10:50 h | Nuevas tecnologías y retos para el futuro de los materiales compuestos. La industria de los materiales compuestos en España D. José Sánchez Gómez (AIRBUS ESPAÑA, S.L.) |
| 10:50 h – 11:25 h | Situación actual de la tecnología de los materiales compuestos en el sector aeroespacial. D. Isaac Prada y Nogueira. (FIDAMC) |
| 11:25 h – 11:40 h | Pausa. Café. |
| 11:40 h – 12:15 h | Centro de Ensayos del Programa Ariane. Ensayos Estructurales en Material Compuesto D. Ricardo Atienza Pascual (INTA) |
| 12:15 h – 12:50 h | Reducción de costes en los procesos de fabricación de MMCC en el sector aeroespacial. D. Fernando Echavarría Sánchez (Grupo TAM) |
| 12:50 h – 13:25 h | Cluster Aeroespacial y Presentación del Área Tecnológica del Sur D. Félix Bellido. (Cluster Aeroespacial) D ^a . Paloma Esteve García (Dtra. Gerente Área Tecnológica del Sur) |
| 13:25 h – 13:45 h | Turno de preguntas. Coloquio debate |
| 13:45 h – 14:00 h | Cierre del Foro. D. Pablo Bergia (Gerente Cluster Aeroespacial). |

Confirmación asistencia: CDI FOINDESA. Telf.: 91 6819863, e-mail: julian@foindesa.com

